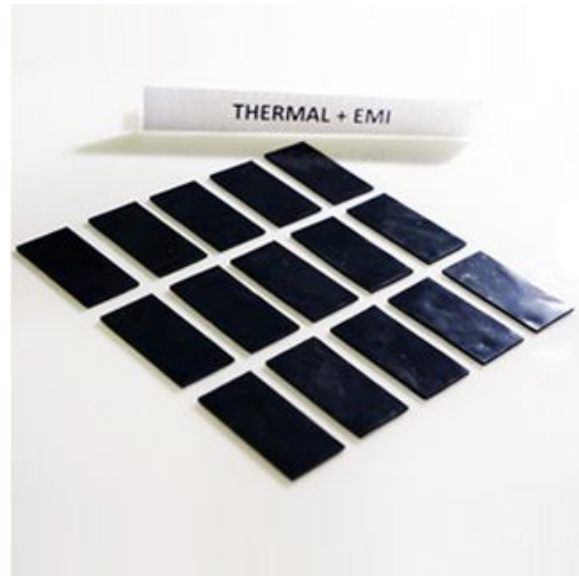


导热吸波硅胶软垫片 XK-J10

同时具有热对策与电磁波对策,双功能集一身的 XK-J10, 可以在有限空间与时间解决问题,简化机构设计降低成本,同时间软质硅胶基底可以降低内部应力与容许公差,始终端产品有更好可靠度设计.

可替代 fujipoly EGR-11F-OH.



	unit	XK-J10	Method
Color		Dark Gray	visual
Thickness	mm	0.5~3.0	ASTM D374
Specific Gravity	g/cm ³	3	ASTM D792
Hardness	Asker C	25	JIS K7312
	Shore 00	55	ASTM D2240
Thermal impedance@0.5mm	°Cin ² /W	0.82	ASTM D5470
Thermal Conductivity	W/mK	1	HOT DISK
1Mhz Permeability	1	6	1Mhz
1Ghz Permeability	1	3	1Ghz
Tensile strength	psi	40	ASTM D149
Elongation	%	30	ASTM D149
Siloxane Volatiles D4~D20	%	0.01	GC-FID
Flammability	UL94	V-0	UL94